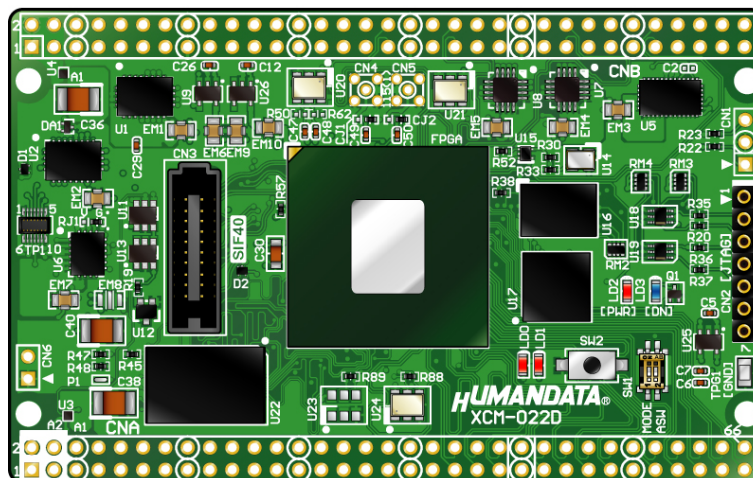


Kintex-7 FPGA ボード
XCM-022
ユーザーズマニュアル
Ver.1.1



ヒューマンデータ

目 次

● はじめに.....	2
● ご注意	2
● 改訂記録	3
1. 製品の内容について.....	3
2. 開発環境	3
3. 仕様	4
4. 製品概要	5
4.1 各部の名称	5
4.2 ブロック図	6
4.3 電源入力.....	7
4.4 クロック	7
4.5 SIF40 コネクタ (RocketIO I/F).....	7
4.6 設定スイッチ (SW1).....	8
5. FPGA コンフィギュレーション	8
5.1 JTAG/バウンダリスキャン.....	9
5.2 コンフィグ ROM ファイルの作成.....	9
5.3 コンフィグ ROM アクセス	10
6. サポートページ	11
7. お問い合わせについて	11

● はじめに

この度は Kintex-7 FPGA ボード XCM-022 をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。XCM-022 は、XILINX の高性能 FPGA Kintex-7 シリーズを用いた FPGA ボードで、電源回路、クロック回路、コンフィギュレーション回路などを装備した、使いやすいボードになっています。どうぞご活用ください。

● ご注意

 禁止	1. 本製品には、民生用の一般電子部品が使用されています。 宇宙、航空、医療、原子力等、各種安全装置など人命、事故にかかわる特別な品質、信頼性が要求される用途でのご使用はご遠慮ください。
	2. 水中、高湿度の場所での使用はご遠慮ください。
	3. 腐食性ガス、可燃性ガス等引火性のガスのあるところでの使用はご遠慮ください。
	4. 基板表面に他の金属が接触した状態で電源を入れないでください。
	5. 定格を越える電圧を加えないでください。

 注意	6. 本書の内容は、改良のため将来予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
	7. 本書の内容については万全を期して作成しましたが、万一誤りなど、お気づきの点がございましたら、ご連絡をお願いいたします。
	8. 本製品の運用の結果につきましては、 7. 項にかかわらず当社は責任を負いかねますので、ご了承ください。
	9. 本書に記載されている使用と異なる使用をされ、あるいは本書に記載されていない使用をされた場合の結果については、当社は責任を負いません。
	10. 本書および、回路図、サンプル回路などを無断で複製、引用、配布することはお断りいたします。
	11. 発煙や発火、異常な発熱があった場合はすぐに電源を切ってください。
	12. ノイズの多い環境での動作は保障しかねますのでご了承ください。
	13. 静電気にご注意ください。

● 改訂記録

日付	バージョン	改訂内容
2013/10/01	1.0	・初版発行
2019/12/03	1.1	・仕様 DDR3 SDRAM 変更 [MT41J64M16JT-15E:G]→[MT41K64M16TW-107:J]

1. 製品の内容について

本パッケージには、以下のものが含まれています。万一、不足などがございましたら、弊社宛にご連絡ください。

FPGA ボード XCM-022	1
付属品	1
ユーザー登録はがき	1

マニュアルなどは付属していません。製品の資料ページからダウンロードしてください。

2. 開発環境

FPGA の内部回路設計には、回路図エディタや HDL 入力ツール、論理合成ツール等が必要です。開発ツールの選択はユーザー様で行っていただくようお願いいたします。当社では開発ツールについてのサポートと搭載デバイスそのもののサポートは一切行っておりません。

本マニュアルは、マニュアル作成時に当社で使用している開発ツールを元に作成しています。

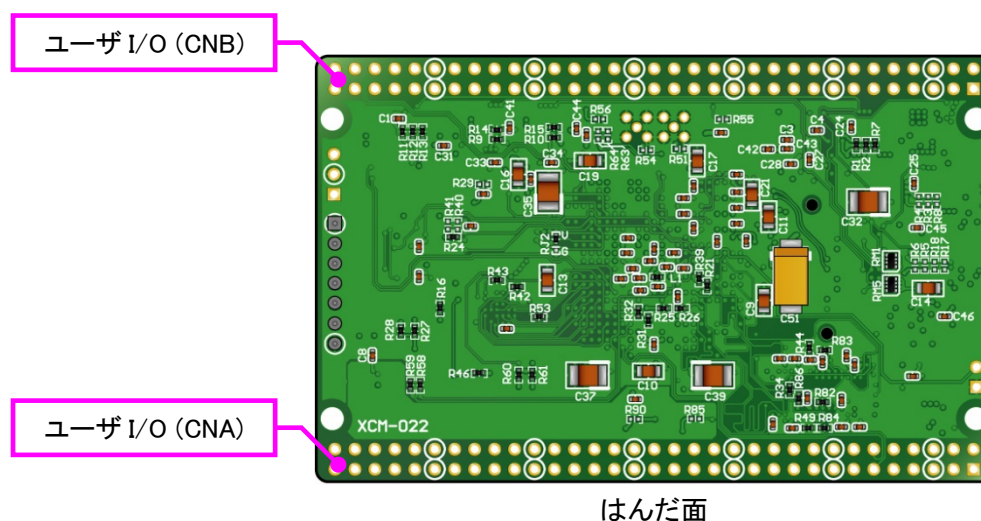
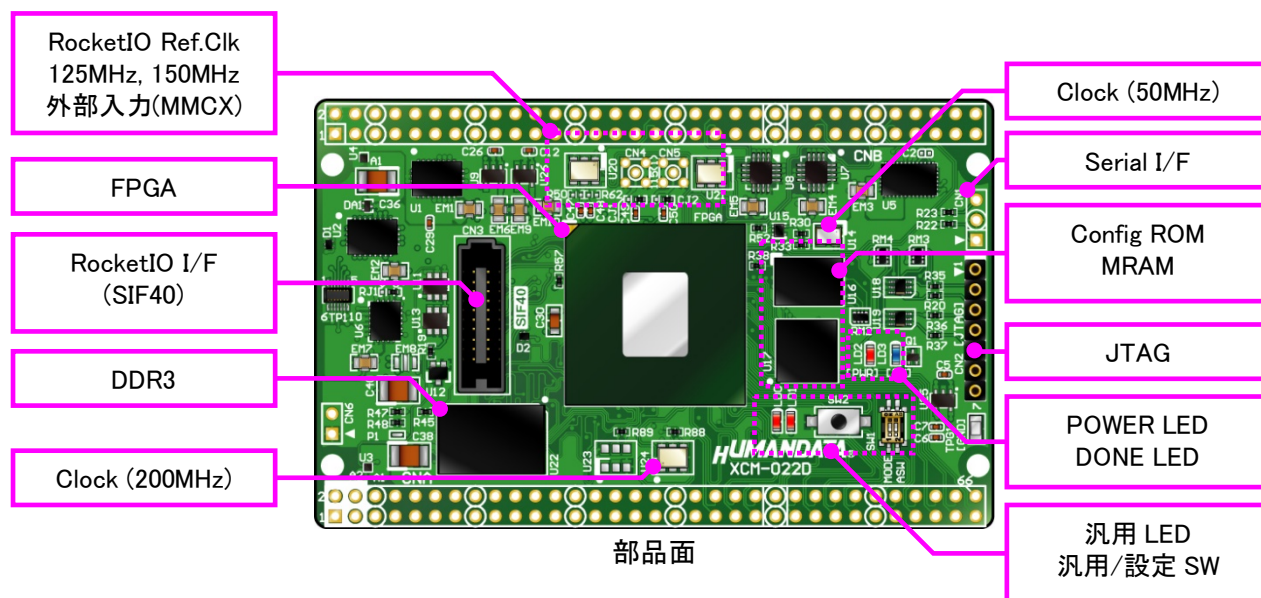
3. 仕様

製品型番	XCM-022-70T	XCM-022-160T
搭載 FPGA	XC7K70T-1FBG484C	XC7K160T-1FBG484C
電源	DC 3.3 [V]	
コンフィグ ROM	N25Q064 (Micron, 64Mbit)	
DDR3 SDRAM	MT41K64M16TW-107:J (Micron, 1Gbit)	
MRAM	MR2A16AMA35 (Everspin, 4Mbit: 256K x16)	
オンボードクロック	50MHz、200MHz(外部供給可能)	
ユーザ I/O	100 本	
ステータス LED	POWER(赤), DONE(青)	
汎用スイッチ	2 (Push + DIP)	
汎用 LED	2	
SIF40 コネクタ	RocketIO 信号 (Samtec: SEAF-10-05.0-S-04-2-A-K-TR)	
RocketIO Clock	125MHz, 150MHz (LVDS) 外部入力可能: MMCX コネクタ (出荷時不実装)	
リセット信号	コンフィグ用リセット信号 (電源電圧検出 typ.240ms)	
I/O コネクタ	66 ピンスルーホール 0.9 [mmφ] 2.54 [mm] ピッチ	
JTAG コネクタ	SIL7 ピンソケット 2.54mm ピッチ	
プリント基板	ガラスエポキシ 8 層基板 1.6t	
消費電流	N/A (設計デザインに依存します)	
基板寸法	86 x 54 [mm]	
質量	約 30 [g]	
付属品	SIL7 ロングピンヘッダ x1 DIL80 ピンヘッダ (任意にカット可能) x2	

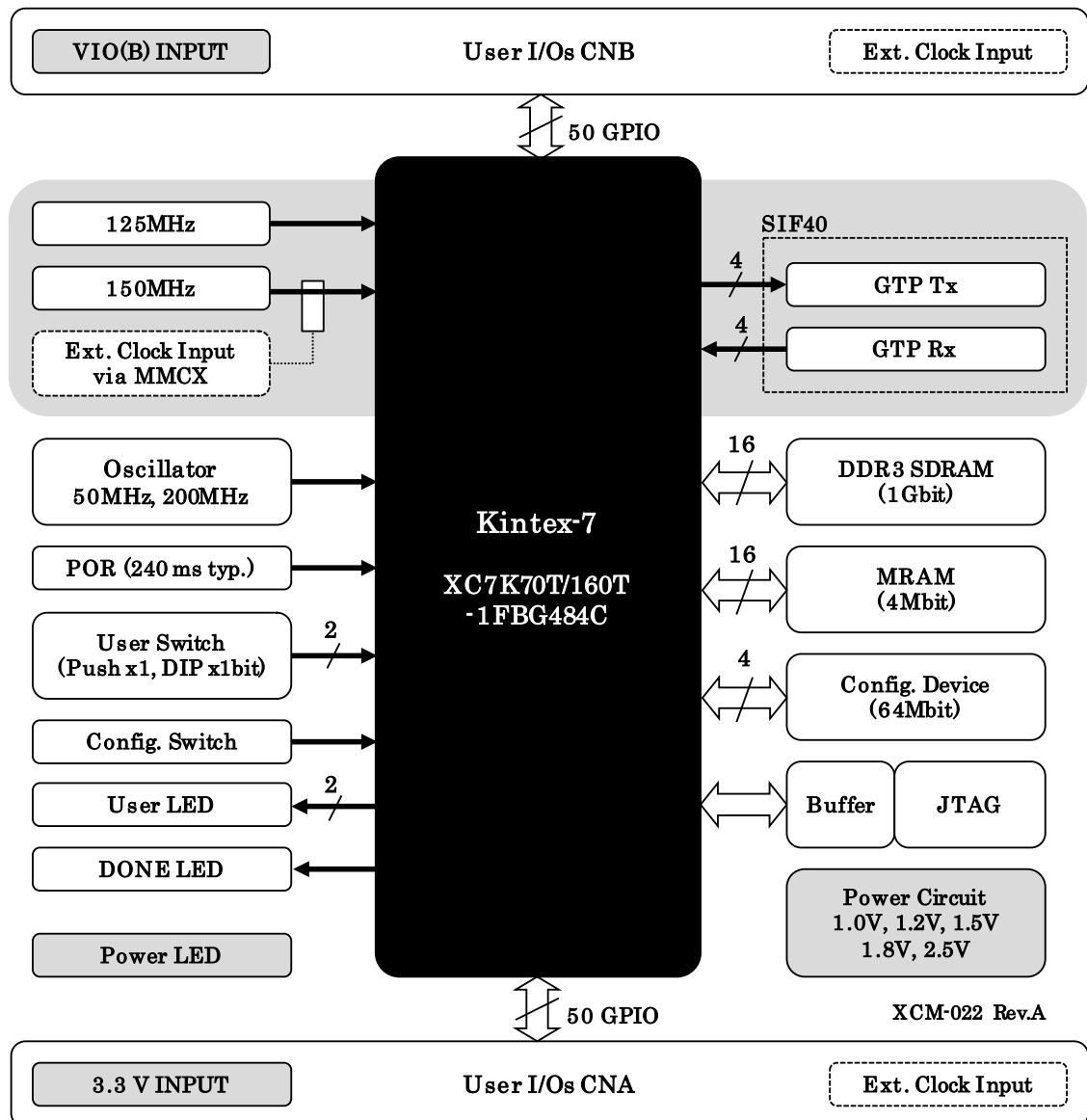
* これらの部品や仕様は変更となる場合がございます

4. 製品概要

4.1 各部の名称



4.2 ブロック図



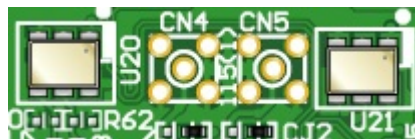
4.3 電源入力

電源は CNA, CNB より 3.3V を供給してください。内部で必要になる電源はオンボードレギュレータにより生成されます。外部から供給する 3.3V 電源は充分安定して、充分な余裕のあるものをご用意ください。いずれも 3.3V を超えることはできません。

4.4 クロック

オンボードクロックとして 50MHz(U14)と 200MHz(U24)を搭載しています。CNA、CNB より外部クロックを入力することも可能です。

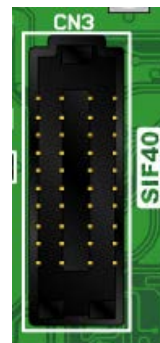
RocketIO 用のリファレンスクロックとして 125MHz(U20)と 150MHz(U21)を搭載しています。MMCX コネクタを実装することにより、外部入力することも可能です。外部入力クロックを使用する際は、抵抗(CJ1,CJ2)の位置を変更する必要があります。詳しくは回路図をご参照ください。



4.5 SIF40 コネクタ (RocketIO I/F)

GTP Transceiver (RocketIO) 信号を **SIF40** コネクタ(CN3)に引き出しております。弊社アクセサリ(ACC-009/010 等)を使用して SMA/MMCX コネクタより信号を外部に引き出して使用します。アクセサリ使用時のピンアサインについては各アクセサリの製品資料(ピン割付表)をご参照ください。

(*)SIF40 とは、ヒューマンデータ製 FPGA ボードの高速トランシーバのために定められた共通 I/F 仕様です。詳しくは下記ウェブサイトをご覧ください。



<https://www.hdl.co.jp/ftpdata/COMMN/SIF40/index.html>

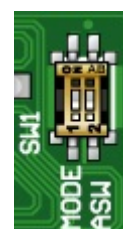
4.6 設定スイッチ (SW1)

設定スイッチによりコンフィギュレーションモードを変更することが可能です。コンフィギュレーションモードの詳細につきましては Kintex-7 のコンフィギュレーションユーザガイドをご参照ください。

SW1

番号	1	2
ネット	X_M2	ASW2
説明	コンフィグモード設定	汎用

コンフィギュレーションモード	SW1 [1] の設定
JTAG	OFF
Master Serial SPI	ON



5. FPGA コンフィギュレーション

JTAG コネクタよりバウンダリスキャンを行い、FPGA へのコンフィギュレーションやコンフィグ ROM のアクセスを行います。

コンフィグ ROM から FPGA へのコンフィギュレーションは、電源投入時に自動的に行われます。十分に検査した安全性のあるデータを書き込むようにしてください。

配置は次表のとおりです。ケーブル接続時は誤接続に注意してください。

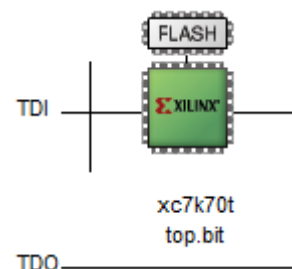
CN2

ピン番号	信号	方向
1	GND	I/O
2	TCK	IN
3	TDO	OUT
4	TMS	IN
5	VCC	OUT
6	TDI	IN
7	GND	I/O



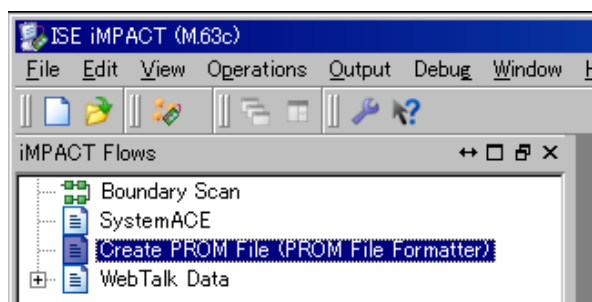
5.1 JTAG/バウンダリスキャン

FPGA を直接コンフィギュレーションするには、バウンダリスキャンにより認識されたデバイスに bit ファイルを割りつけてプログラムを実行します。コンフィグ ROM を使用したコンフィギュレーションには次節をご参照ください。

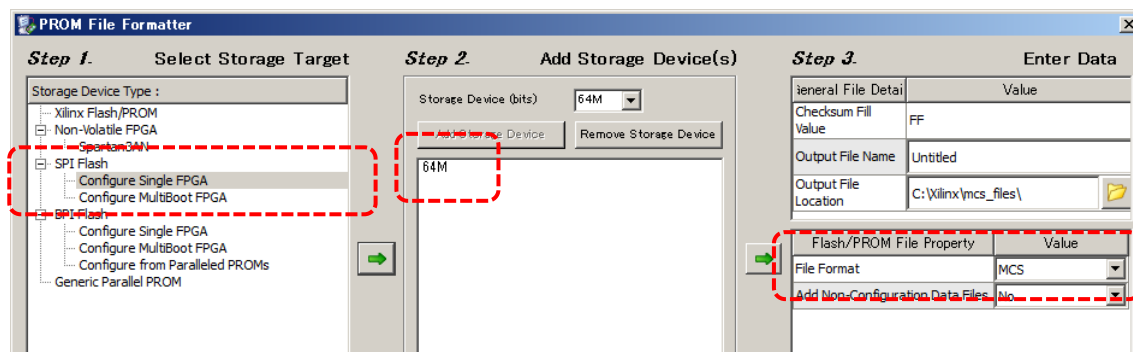


5.2 コンフィグ ROM ファイルの作成

コンフィギュレーション ROM へ書き込むためには MCS ファイルが必要となります。書き込みたい bit ファイルから、iMPACT を使用して作成することができます。作成方法の一例を以下に示します。



(1) iMPACT にて「Create PROM File」をダブルクリックします



(2) 設定画面にて必要な項目を設定します

- Storage Target: SPI Flash - Configure Single FPGA
- Storage Device: 64M (1つ)
- File Format: MCS
- その他項目: 任意

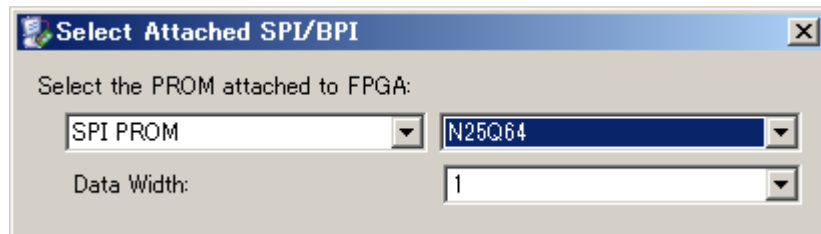
(3) 使用する bit ファイルを選択します

(4) iMPACT Processes のタブにある「Generate File…」をダブルクリックします

(5) 「Generate Succeeded」と表記されれば完了です

5.3 コンフィグ ROM アクセス

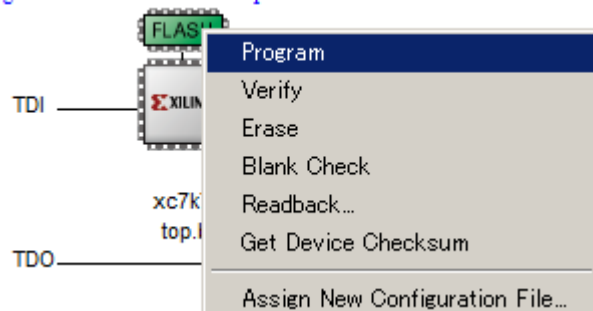
バウンダリスキャン画面にて、下図のようにコンフィグ ROM に MCS ファイルを割付けます。デバイスには【SPI PROM – N25Q64】を選択してください。【Data Width】の設定は bit ファイル生成時の設定と合わせて下さい。



ROM アイコンの右クリックメニューよりコマンドを実行できます。

コマンド実行時には設定 SW を操作し、コンフィギュレーションモードを【Master Serial SPI】にして下さい。

Right click device to select operations



11

<https://www.hdl.co.jp/ftpdata/xcm-022/index.html>

- 回路図
- ピン割付表
- 外形図
- ネットリスト ...等

<https://www3.hdl.co.jp/spc/>

技術的な内容にお電話でご対応するのは困難な場合がございます。可能な限りメールなどをご利用くださるようご協力をお願いいたします。

当社は、開発ツールの使用方法や FPGA などのデバイスそのものについて、サポート外とさせていただいております。あらかじめご了承下さいませ。

Kintex-7 FPGA ボード

XCM-022 シリーズ
ユーザーズマニュアル
2013/10/01 Ver.1.0

2019/12/03 Ver.1.1

有限会社ヒューマンデータ

〒567-0034
大阪府茨木市中穂積 1-2-10
ジブラルタ生命茨木ビル

TEL 072-620-2002
FAX 072-620-2003
URL <https://www.hdl.co.jp/> (Japan)
<https://www2.hdl.co.jp/en/> (Global)
